PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-144857

(43)Date of publication of application: 20.05.2003

(51)Int.Cl.

B01D 61/14 B01D 36/02 B01D 36/04 B01D 37/02 B01D 39/10 B01D 39/10 B01J 35/02 C02F 1/44 C02F 1/52 C02F 1/58 C02F 1/62 // B01D 63/02 B01D 63/10

(21)Application number: 2001-353069

(71)Applicant : DAICEN MEMBRANE SYSTEMS LTD

OKUMURA CORP

(22)Date of filing:

19.11.2001

(72)Inventor: KAMEDA SHIGERU

KONISHI MASARO MIYAZAKI YASUMITSU KUMAMI KAZUHISA

(54) WASTE WATER TREATING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a treating method for waste water containing contaminants such as dioxins generated from a refuse incinerating plant.

SOLUTION: This treating method for the waste water which contains the contaminants including dioxins and heavy metals comprises a first process of performing settling treatment of the waste water provided as necessary, a second process of filtering the waste water with a filter body comprising a net having holes of uniform diameter, a third process of allowing the treated water obtained in the second process to contact with photocatalyst powder under the irradiation of ultra-violet rays and a fourth process of filtering the treated water obtained in the third process with an ultrafiltration membrane.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-144857 (P2003-144857A)

(43)公開日 平成15年5月20日(2003.5.20)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				Ť	-マコード(参考)
B01D	61/14	500		B 0 1	D 61/14		500		4 D 0 0 6
	36/02				36/02				4 D 0 1 5
	36/04				36/04				4 D 0 1 9
	37/02				37/02		I	3	4 D 0 3 8
	39/08				39/08		2	Z	4 D 0 6 6
			審查請求	未請求	請求項の数8	OL	(全 7]	頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特顧2001-353069(P2001-353069)

(22)出顧日

平成13年11月19日(2001.11.19)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成13年7月31日 株式会社奥村組技術研究所発行の「奥村組技術研究年報 No. 27」に発表 (71)出願人 594152620

ダイセン・メンプレン・システムズ株式会

社

大阪府堺市鉄砲町1番地

(71)出願人 000140292

株式会社奥村組

大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目2番2

冄

(74)代理人 100063897

弁理士 古谷 馨 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 排水処理方法

(57)【要約】

【課題】 どみ焼却施設から出るダイオキシン類等の汚染物質を含む排水の処理方法の提供。

【解決手段】 ダイオキシン類及び重金属を含む汚染物質を含有する排水の処理方法であり、必要に応じて設けられる排水を沈降処理する第1工程、排水を均一な孔径の孔を有するネットからなる濾過体により濾過する第2工程、前記第2工程で得られた処理水と光触媒粉末とを紫外線照射下で接触させる第3工程、及び前記第3工程で得られた処理水を限外濾過膜で濾過する第4工程とを有する排水処理方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ダイオキシン類及び重金属を含む汚染物質を含有する排水の処理方法であり、必要に応じて設けられる排水を沈降処理する第1工程、排水を均一な孔径の孔を有するネットからなる濾過体により濾過する第2工程、前記第2工程で得られた処理水と光触媒粉末とを紫外線照射下で接触させる第3工程、及び前記第3工程で得られた処理水を限外濾過膜で濾過する第4工程とを有する排水処理方法。

【請求項2】 第1工程が、処理槽内において、処理槽 10の外部に付設された凝集剤の添加手段から凝集剤を添加し、処理槽の内部を撹拌手段により撹拌しながら処理する請求項1記載の排水処理方法。

【請求項3】 第2工程において、濾過体に用いるネットが、(a) 平均孔径が10~100μm、(b) 開孔率が30~60%であり、(c) 厚みが50~150μmのものであり、濾過差圧が10kPa以下で、流量が5~50m³/m²/24hrの範囲で、一定流量により濾過する請求項1又は2記載の排水処理方法。

【請求項4】 第3工程が、処理槽内において、処理槽 20 の外部に付設された光触媒粉末の添加手段から光触媒粉末を添加し、処理槽の内部に付設された紫外線照射手段と攪拌手段により、紫外線を照射しながら攪拌し、汚染物質を光触媒で分解すると共に、分解されていない汚染物質を光触媒に吸着保持する処理をする請求項1~3のいずれか1記載の排水処理方法。

【請求項5】 第3工程で使用する光触媒粉末が、平均 粒径0.001~1μmの範囲のもので、被処理水に対 する光触媒粉末の使用量が、0.05~1.0g/Lで ある請求項1~4のいずれか1記載の排水処理方法。

【請求項6】 第4工程で用いる限外濾過膜が、中空糸型又はスパイラル型で、分画分子量が30,000~500,000のものである請求項1~5のいずれか1記載の排水処理方法。

【請求項7】 第2工程で得られた処理水及び第4工程で得られた処理水を洗浄水として使用し、前記洗浄水を汚染物質を含む排水として再処理し、これを繰り返す請求項1~6のいずれか1記載の排水処理方法。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1記載の排水処理方法で使用する装置であり、必要に応じて用いられる排水を沈降処理するための沈降処理部、排水を濾過体により濾過するための濾過処理部、前記濾過処理部で得られた処理水と光触媒粉末とを紫外線照射下で接触させるための分解処理部、及び前記分解処理部で得られた処理水を限外濾過膜で濾過するための限外濾過部とを有する排水処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、現在稼働中のゴミ るネットからなる濾過体により濾過する第2工程、前記 焼却施設や、建て替え等で解体するどみ焼却施設から発 50 第2工程で得られた処理水と光触媒粉末とを紫外線照射

生する、ダイオキシン類等の汚染物質を含む排水の処理 方法と、前記処理方法で使用する排水処理装置に関す る。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】現在、 どみ焼却施設で発生するダイオキシン類、鉛のような重 金属等の汚染物質による環境汚染が大きな社会問題となっている。ダイオキシン類は、ボリ塩化ジベンゾーバラーダイオキシン類やボリ塩化ジベンゾフラン類等の総称 であり、その中でも四塩化ジベンゾダイオキシンは最も 毒性の強い物質として知られている。そこで、前記の問題を解決するため、平成12年1月よりダイオキシン類 対策法が施行されたことに伴い、既設のごみ焼却施設を 解体して新設したり、焼却能力を高めるために設備を改 善したりする工事が数多く予定されている。ごみ焼却施 設を解体する際には、通常、解体時に発生する、焼却灰 等に由来する粉塵の飛散防止のために水を噴霧したり、 煙突、焼却炉等に付着蓄積された焼却灰を取り除くた め、洗浄水を使用したりする方法が採用される。

【0003】しかし、焼却灰には、ダイオキシン類等の 汚染物質が含まれている恐れがあるため、洗浄後の排水 から灰を除いた程度で河川等に放流した場合には、ダイ オキシン類により河川等を汚染し、魚介類への二次汚染 を引き起こす要因ともなる。

【0004】また、稼働中のどみ焼却施設においても、施設の洗浄等により生じた排水中にはダイオキシン類等の汚染物質が含まれている恐れがあるため、環境に与える影響の重大性を考慮すると、どみ焼却施設内で生じた排水からはダイオキシン類等の汚染物質をできる限り取30 り除くことが求められる。

【0005】本発明は、上記課題を解決し、ダイオキシン類及び重金属を含む汚染物質含有排水の発生源として特に社会的影響の大きい、現在稼働中のゴミ焼却施設や、建て替え等で解体するごみ焼却施設から発生する排水を処理し、更には再利用できるようにするための排水処理方法と、前記処理方法で使用する排水処理装置を提供することを課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は、特にどみ焼 却施設の焼却灰に含まれるダイオキシン類等の汚染物質 の外部への排出を防止すると共に、各種要因によりごみ 焼却施設から発生する排水を再利用して水資源を有効利 用することで、環境保全と資源保護を同時に達成すると の観点から、本発明を完成したものである。

【0007】本発明は、上記課題を解決する手段として、ダイオキシン類及び重金属を含む汚染物質を含有する排水の処理方法であり、必要に応じて設けられる排水を沈降処理する第1工程、排水を均一な孔径の孔を有するネットからなる濾過体により濾過する第2工程、前記第2工程で得られた処理水上光輪財料末上を集め増収計

下で接触させる第3工程、及び前記第3工程で得られた 処理水を限外濾過膜で濾過する第4工程とを有する排水 処理方法、及び前記排水処理方法で用いる排水処理装置 を提供する。

【0008】本発明でいう「汚染物質」は、ダイオキシ ン類、鉛等の重金属を初めとする、人に対して有害なも のを意味する。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の排水処理方法を、 前記排水処理方法で用いる排水処理装置の一実施形態を 10 示した概念図である図1により説明する。排水処理装置 は、必要に応じて用いられる沈降処理部、濾過処理部、 分解処理部及び限外濾過部を少なくとも備えており、と れらがパイプ等で連結されているものであるが、図1に 示すような又は図1に示されていない排水の処理をする のに必要な構成を含んでいてもよい。なお、図1は、各 構成部、各構成部の連結状態、排水の処理フローを示す ものであり、各構成部の配置状態や装置全体の大きさを 示すものではない。

及び解体後の土壌洗浄等の土壌改良により発生した、ダ イオキシン類、鉛のような重金属等の汚染物質を含む排 水(以下「汚染排水」と称する)は、一旦原水タンクに 集められる。

【0011】まず、第1工程において、沈降処理部10. にて汚染排水中に含まれる大きめの懸濁質 (SS)を沈 降除去する沈降処理を行う。なお、汚染排水に含まれる SSが少ない場合には、沈降処理をせずに、直接第2工 程において処理しても良い。

【0012】沈降処理部10は、処理槽11が仕切り壁 30 14により、沈降部12と上澄み液流入部13とに分離 されている。汚染排水は原水タンクから沈降部12に供 給され、大きめのSSが沈降した後の上澄み液のみが、 仕切り壁14を超えて上澄み液流入部13に流入するよ うになっている。

【0013】沈降処理は、自然沈降処理でも凝集剤を用 いた沈降処理でも良い。凝集剤を用いた沈降処理は、凝 集剤添加手段15より所要量の凝集剤を添加した後、別 途沈降部12内に付設した撹拌手段で攪拌することが望 ましい。この汚染排水には、ダイオキシン類の除去率を 40 有効膜面積1m¹で、24時間運転したときに5~50 高めるため、例えば、焼却灰200g(ダイオキシン類 1. 5 n g - T E Q / g 含有) に対して、凝集剤として フミン酸溶液4L〔フミン酸濃度(TOC:全有機炭素 濃度)40mg/L〕を添加することができる。

【0014】沈降部12の底部に沈降したダイオキシン 類等の汚染物質を含むSSは、開閉弁16を操作して底 部より引き抜き、必要に応じて過剰な水分を脱水した 後、固化処理することができる。例えばセメント等と湿 合固化することで、汚染物質を封入処理する。この固化 染が防止される。なお、SSを脱水したときは、脱水後 の水は、原水タンク、沈降部12又は上澄み流入部13 に返送して処理する。

【0015】とのようにして第1工程で得られた上澄み 液(又はSS分の少ない汚染排水)は、ポンプ18を作 動させてライン17から第2工程となる膜分離部20に 送る。

【0016】第1工程で用いる凝集剤は特に制限される ものではなく、通常使用される有機系凝集剤、無機凝集 剤を用いることができ、有機系凝集剤と無機系凝集剤を 併用することもできる。

【0017】無機系凝集剤としては、ポリ塩化アルミニ ウム、ポリ塩化鉄、硫酸第二鉄、硫酸アルミニウム、ベ ントナイト等が挙げられる。

【0018】有機系凝集剤としては、ポリアクリル酸エ ステル系、ポリメタクリル酸エステル系、ポリアクリル アミド系、ポリアミン系、ポリジシアンジアミド系等の カチオン性高分子凝集剤、ポリアクリル酸ソーダ系、ポ リアクリルアミド系等のアニオン性高分子凝集剤、ポリ 【0010】稼働中のごみ焼却場又はごみ焼却場の解体 20 アクリルアミド系のノニオン性高分子凝集剤、アミン系 等の低分子有機凝集剤、フミン酸等が挙げられ、これら の中でもフミン酸が好ましい。

> 【0019】次に、第2工程において、濾過処理部20 で濾過処理することで、汚染物質を含むSS濃度を低下

【0020】濾過処理部20の構造は特に制限されるも のではなく、図2に示すようなものを用いることができ る。図2に示す濾過処理部20は、処理槽内に、外部に 連通できる所要数の管(濾過液の排出管、逆圧洗浄用の 管等)を備えた枠体の両面に、ネットを貼り付けた濾過 体21を所要数浸漬したものである。透過液の排出管は ライン26に接続され、逆圧洗浄用の管はライン55に 接続されている。液面はオーバーフローラインにより一 定に保持されているので、水頭差 (△h) を保持でき る。処理槽の底部には、曝気手段が設けられている。 【0021】第2工程における濾過処理は、濾過差圧 が、好ましくは10kPa以下、より好ましくは0.1 ~10kPa(水頭差=図1の△h=1~100cm) で、処理流量が5~50m³/m³/24hr (ネットの

【0022】濾過体は、濾過能力の低下を防止するた め、定期的に逆圧洗浄を行うことが望ましい。逆圧洗浄 は、15~60分間隔で、5~15m/dayの流量で 行い、第1貯水タンク24内の処理水を用い、ポンプ2 5により逆圧洗浄ライン55から逆圧洗浄水を供給する 方法を適用できる。また、逆圧洗浄時には、洗浄効果を 髙めるため、逆圧洗浄と同時に膜の下方から曝気手段に 処理により、ダイオキシン類等の汚染物質による二次汚 50 より、ネット1m²当たり200~400L/minの

m³処理する)で、ダイナミック濾過法を適用すること

が望ましい。

空気量で曝気することが好ましい。

【0023】逆圧洗浄により濾過体から剥離し、処理槽 底部に溜まったSSは、開閉弁28を操作して、引き抜 きライン29から引き抜いた後、第1工程に付加した固 化処理工程に供給する。

【0024】 このようにして第2工程で得られた処理水 は、ポンプ25を作動させ、開閉弁38を経てライン3 9から分解処理部30に送る。なお、第2工程で濾過処 理した処理水は、一旦第1貯水タンク24に貯水した 後、分解処理部30に送るが、一部は開閉弁22を操作 10 することにより、ライン27から第2貯水タンク23に 貯水し、洗浄水として使用することができる。この洗浄 水に由来する排水は、循環ライン19から再度原水タン ク又は沈降槽11に返送する。

【0025】第2工程の濾過体に用いるネットは、実質 的に均一な孔径の孔を有する。均一な孔径とは、全ての 孔の径が完全に均一である場合と、本発明の目的を損な わない範囲内で、製造上の誤差や継続使用に伴う経日的 変化による誤差(例えば、±数%程度の誤差)がある場 合を含むものである。このようにネットを用いた場合、 全ての孔の孔径は実質的に同一であるので、本発明でい う濾過体の平均孔径は、そのまま全ての孔の孔径とほぼ 同一となる。ネットは、下記のうち、(a)~(c)又 は(a)~(d)の要件を備えたものが望ましい。

【0026】(a):平均孔径が、好ましくは10~1 $00 \mu m$ 、より好ましくは $20 \sim 80 \mu m$ であり、次 式: (M-L)/M×100 (Lは最小孔径、Mは平均 孔径を示す)で規定される孔径分布が、好ましくは±2 0%以内、より好ましくは±15%以内であるもの。

【0027】(b):開孔率が、好ましくは30~60 %、より好ましくは30~50%であるもの。

【0028】(c):厚みが、好ましくは50~150 μ m、より好ましくは60~130 μ mであるもの。

【0029】(d):線径が、好ましくは25~80 µ m、より好ましくは30~70 μ mであるもの。

【0030】またネットとしては、次亜塩素酸ナトリウ ム水溶液耐性を有するものが好ましく、具体的には2× 10cmの大きさの濾過体を有効塩素濃度1質量%の次 亜塩素酸ナトリウム水溶液に 1ヶ月浸漬したとき、初期 の引張強度に対する減少率が30%未満であるものが好 ましい。

【0031】ネットは、金属繊維又はプラスチック繊維 からなるものであり、金属繊維としては、鉄、銀、銅、 銅合金、チタン、ステンレス、基材となる金属に銀や銅 をメッキしたものからなるものが挙げられるが、銅、ス テンレスが好ましい。プラスチック繊維としては、ポリ エステル、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビ ニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ (メタ) アクリル酸エステル、ビスコースレーヨン、酢酸セルロ ース、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィ 50 えば、光触媒粉末として0.005μm以上の大きさの

ン、ポリエーテル、ポリエーテルエステル、更にこれら の共重合体、ブレンド物や架橋物等が挙げられるが、ポ リ塩化ビニリデン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリ プロピレンが好ましく、ポリエステル、ポリエチレンが より好ましい。更に、ステンレスとポリエステル等から なる、金属とプラスチック繊維との複合ネットであって も良い。

【0032】次に、第3工程において、分解処理部30 にて第2工程で得られた処理水と光触媒粉末を接触させ る。この工程では、ダイオキシン類等の汚染物質を光触 媒で分解すると共に、主に分解されていないダイオキシ ン、鉛等の汚染物質を光触媒に吸着保持させる。

【0033】分解処理部30は、処理槽31の内部に、 紫外線照射手段32と攪拌手段33が設けられ、処理槽 31の外部に、光触媒粉末の添加手段34が設けられて いる。この工程では、処理槽31内に供給された第2工 程の処理水に、添加手段34から二酸化チタン等の公知 の光触媒粉末を添加した後、ブラックライト等の紫外線 照射手段32から紫外線を照射し、攪拌手段33により 20 攪拌しながら、処理水と光触媒粉末とを接触させる。

【0034】光触媒粉末の平均粒径は、光触媒の表面積 を大きくすると共に、沈降せずに被処理水中に浮遊する ようにするため、好ましくは0.001~1µm、より 好ましくは $0.001\sim0.1\mu m$ の、更に好ましくは $0.01 \sim 0.1 \mu m c \delta$

【0035】光触媒粉末の被処理水に対する使用量は、 好ましくは0.05~1.0g/L、より好ましくは 0.1~0.5g/L、更に好ましくは0.1~0.2 g/Lである。

【0036】第3工程の処理時間は制限されるものでは なく、長時間の処理を行うほど、光触媒によるダイオキ シン類の分解が進行することになるが、全体の処理時 間、処理に要するエネルギー、処理コスト等を含めた処 理効率を考慮すると、ダイオキシン類の濃度が20~5 Opg-TEQ/Lの範囲で、鉛濃度が2~10mg/ しの範囲になる程度を目安とすることが望ましい。

【0037】とのようにして第3工程で得られた処理水 は、ポンプ35を作動させてライン36から開閉弁37 を経て、限外濾過部40に送る。

【0038】次に、第4工程において、第3工程で得ら れた処理水を限外濾過部40にて限外濾過処理する。と の工程では、第3工程で得られた処理水に含まれてい る、汚染物質又はその分解物が表面に吸着保持された光 触媒粉末を分離することで、処理水中の汚染物質を除去 する。

【0039】限外濾過部40は、中空糸型又はスパイラ ル型の限外濾過膜を備えたものが好ましく、分画分子量 は30,000~500,000のものが好ましい。分 画分子量は光触媒粉末の粒径に応じて適宜選択する。例

10

30

ものを用いた場合、分画分子量が30,000のものを 用いる。限外濾過膜は、酢酸セルロース系膜、ポリエー テルスルホン系膜、ポリスルホン系膜、ポリアクリロニ トリル系等が挙げられるが、ポリエーテルスルホン系膜 が好ましい。

【0040】第4工程では、クロスフロー濾過及びデッドエンド濾過のいずれも適用することができるが、図1ではデッドエンド濾過を示している。

【0041】限外濾過膜は、濾過能力の低下を防止するため、30~60分でとに逆圧洗浄することが好ましい。逆圧洗浄には、第3貯水タンク50内の処理水を用いることができ、逆圧洗浄水には次亜塩素酸ナトリウム等の薬剤を添加することが好ましい。次亜塩素酸ナトリウムの使用量は、逆洗後の残留塩素濃度が1~10mg/Lの範囲になるようにする。

【0042】第4工程で得られた処理水は、ダイオキシン類や鉛等の重金属の濃度が法律で定めた基準以下にまで低減されているため、そのまま河川等に放流することができる。また、必要に応じて第3貯水タンク50に貯水した後、どみ焼却施設における洗浄水、上記のとおり限外濾過部40で用いる逆圧洗浄水として使用することができる。逆圧洗浄は、開閉弁51を閉じ、ポンプ53により開閉弁52を経て限外濾過膜の透過側に送液されて実施される。逆圧洗浄排水は、第4工程で分離されたダイオキシン類等が付着した光触媒粉末を含んでおり、開閉弁54から排出し、第1工程に付加した固化処理工程に供給する。

【0043】本発明の排水処理方法は、汚染排水中のダイオキシン類、鉛のような重金属濃度を大幅に低下させることができると共に、処理系全体が閉鎖系(循環系)となっているため、汚染物質を外部放出する可能性が非常に小さい。

[0044]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定さ れるものではない。

【0045】実施例1

図1に示す排水処理装置を用い、ごみ焼却施設から採取した焼却灰を水道水と混合して調製した汚染排水(ダイオキシン類濃度70,000pg-TEQ/L,鉛濃度 4077.5mg/L)の処理を行った。

【0046】(第1工程) 沈降処理部10において、汚染排水には、焼却灰200g(ダイオキシン類1.5 ng-TEQ/g)に対し、凝集剤としてフミン酸溶液(フミン酸濃度40mg/L)4Lの割合で添加してSSを沈降させ、上澄み液を得た。この上澄み液中のダイオキシン類濃度は137pg-TEQ/L、鉛濃度は8.5mg/Lであった。なお、沈降部12の底部から沈降物〔固形物(焼却灰):水(質量比)=1:3〕を

引き抜き、沈降物とセメントを質量比で、水/セメント = 170%、セメント/固形物(焼却灰)= 173%の 割合で混合し、固化させた。

【0047】(第2工程)次に、図2に示すような膜濾過部20において、濾過処理した。濾過体は、ステンレス板金で作られた厚さ5cm程度の四角枠の両面に、2枚の平織ステンレス製ネット(平均孔径77μm、孔径分布7%、開孔率37%、厚み100μm、線径55μm)を固定したものを1枚用いた。(有効膜面積25cm²) Δhは、20cm (膜間差圧2kPa)に設定し、処理流量は10m³/m²/24hrに設定した。第2工程で濾過した処理水中のダイオキシン類濃度は101pg-TEQ/L、鉛濃度は7.3mg/Lであった。

【0048】(第3工程)次に、分解処理部30において、第2工程で得られた処理水と光触媒粉末(二酸化チタン粉末)とを接触させた。光触媒粉末は、平均粒径が0.007μmのものを、0.1g/Lの割合で添加した。処理中は、ブラックライトを連続的に照射しなが20 5、30r/min程度で連続的に選拌した。第3工程で得られた処理水のダイオキシン類濃度は34pg-TEQ/L、鉛濃度は3.5mg/Lであった。

【0049】(第4工程)次に、限外濾過部40において、第3工程得られた処理水を限外濾過した。限外濾過膜は、中空糸型限外濾過膜(ダイセンメンブレンシステムズ(株)製、型番FS10-FUS-0382、ポリエーテルスルホン製、分画分子量30,000)を用い、循環流量0.8~1㎡/トで濾過運転を行った。第4工程で得られた処理水のダイオキシン類濃度は3pg-TEQ/L、鉛濃度は0.05mg/Lであった。【0050】

【発明の効果】本発明の排水処理方法を適用すれば、汚染排水中のダイオキシン類、鉛のような重金属濃度を大幅に低下させることができると共に、排水を処理した処理水を洗浄水として再利用することができるため、水資源を有効利用することができる。更に、本発明の排水処理方法は閉鎖循環系であるため、汚染物質を系外に放出する可能性が非常に小さい点でも優れている。

【図面の簡単な説明】

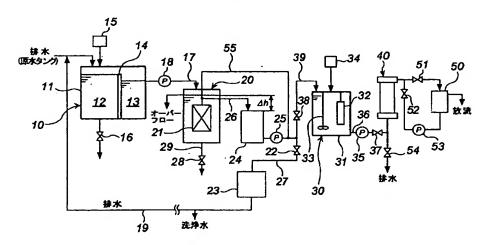
(図1) 本発明の排水処理方法で用いる排水処理装置 の概念図。

【図2】 本発明の排水処理方法で用いる排水処理装置中の濾過処理部の概念図。

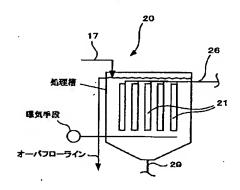
【符号の説明】

- 10 沈降処理部
- 20 濾過処理部
- 30 分解処理部
- 40 限外濾過部

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FI		テーマコード(参考)
B01D	39/10		B 0 1 D	39/10	4G069
B01J	35/02		B 0 1 J	35/02	J
C 0 2 F	1/44		C 0 2 F	1/44	K
	1/52			1/52	K
	1/58			1/58	Α
	1/62			1/62	Z
// B01D	63/02		B 0 1 D	63/02	
	63/10			63/10	

(72)発明者 亀田 茂

大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目2番2号 株式会社奥村組内

(72)発明者 小西 正郎

大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目2番2 号 株式会社奥村組内

(72)発明者 宮崎 泰光

大阪府堺市鉄砲町 1 番地 ダイセン・メン ブレン・システムズ株式会社内

(72)発明者 熊見 和久

大阪府堺市鉄砲町 1 番地 ダイセン・メン ブレン・システムズ株式会社内 Fターム(参考) 4D006 GA06 HA01 HA61 KA01 KA72

KB04 KB13 KB14 MB05 MC18

MC39 MC62 MC63 PA02 PB08

PC23

4D015 BA19 BA21 CA06 CA17 DA04

DA13 DA15 DA32 DB02 DB12

DB25 EA32 EA35 FA12

4D019 AA03 BA02 BA13 BA16 BB02

BD01 BD10

4D038 AA08 AB14 AB63 AB74 AB82

BB07 BB17 BB18

4D066 BA03 BB12 BB20 BB32

4G069 AA02 BA04A BA04B BA48A

CA05 CA11 CA19 EA01X

EA01Y EB18X EB18Y